



1. 材质

- 1.1 胶芯: PA6T
 - 1.2 端子: 铜(H62)
 - 1.3 端子电镀: 镀金
- 2. 电气特性:**
- 2.1 额定电流: 1.5A
 - 2.1.1 接触阻抗: 初始最大20mΩ.
 - 2.1.2 耐电压: 500V.
 - 2.1.3 绝缘阻抗: 最小1000MΩ.
- 3. 环境特性:**
- 3.1 操作温度: -40°C 10 +260°C
- 3. 产品编码**

HW029	20	B	B	A
No. of Positions 04~810	Plating Option A Au30" B Au30" C Au30" D Au30" H Au30" S Sn120u" Z Special	Insulator Material Option A BK-PBT (聚邻苯二甲酸丁二酯类) B BK-PA6T (聚邻苯二甲酸丁二酯类) C BK-PA66 (聚邻苯二甲酸丁二酯类) D BK-PC7 (工程化阻燃聚碳酸酯) S Special (特殊材料客户指定) W W-PBT (白色 聚邻苯二甲酸丁二酯类)	Plate type double A DIP B SMT	

尺寸公差:	±0.60	角度公差:	±5°
X .X	±0.38	X .X	±3°
.XX	±0.25	.XX	±2°
图纸类型	客户图纸	投影法	第三角
比例	1:1	单位	mm
图纸编号	HW029	纸张尺寸	A4
图例	1\1	产品系列	Hw082 系列

HW 鸿伟电子
HONG WEI ELECTRONICS

慈溪鸿伟电子有限公司
CIXI HONGWEI ELECTRONIC CO., LTD

2	端子	铜合金	参照说明
1	胶芯	热塑性的塑料	PA6T
ITEM	产品名称	料号	表面处理

5	编号	修改原因	制图	审核	8
A		新发行	2013/11/16		